

证券代码：688627

证券简称：精智达

深圳精智达技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：券商策略会
参与单位	阿布扎比投资局、Hel Ved Capital Management Limited、BlackRock, Inc.、Monolith Capital、HAO Capital 、Point72 Asset Management、Western Leadbank Fund Management Company Limited、Trivest Partners、UBS Securities Co. Limited、工银瑞信基金、中金证券、国金证券
时间	2025年12月4日-12月5日
地点	深圳市南山区金蝶云大厦52层会议室
接待人员姓名	董事长：张滨 董事：谢思遥 董事会秘书：彭娟
投资者关系活动主要 内容介绍	<p>一、请公司介绍 CP 及老化测试机的进展。</p> <p>KGSD CP 测试机样机已在客户现场进行验证测试，老化测试机在已稳定量产供应 DRAM 客户的基础上，进一步推动技术升级和客户拓展，未来将在先进封装、复杂技术领域广泛应用。</p> <p>二、请公司介绍 ASIC 芯片研发情况。</p> <p>公司战略布局自主研发关键 ASIC 芯片，芯片技术与 CP、高速 FT 测试机共享积累。公司以自研技术为核心构建竞争优势</p>

	<p>势，持续推动国产高速测试机在高端市场的突破与应用。</p> <p>三、公司 SoC 测试机的研发规划是什么？与 DRAM 设计有何研发协同？</p> <p>公司 SoC 测试机研发聚焦高端算力芯片测试范围全覆盖，对标业界高端产品，目标客户为国内高端算力芯片客户，目前已开展联合研发探讨。公司 SoC 测试产品线与 DRAM 测试产品线在技术、市场及高端算力芯片业务机会上存在多方面协同，当前逐步将 DRAM 领域积累关键技术整合到 SoC 测试机中，提升对采用先进封装技术的高端算力芯片测试覆盖能力。</p> <p>四、关于探针卡市场的分析。</p> <p>国内晶圆厂投产需求持续释放测试刚需，叠加芯片测试量提升带动耗材更换频率上升，以量价共振的增长逻辑，探针卡作为半导体耗材，增长可能性较强。</p> <p>五、公司测试机有哪些竞争优势？</p> <p>公司竞争优势主要体现在：一是产品全自研、自主可控和迭代能力强；二是产品线覆盖全面，从研发、关键设备到测试配件及系统级测试均有布局；三是产品以开放通用态势研发和拓展，市场空间较大。公司作为自主研发关键核心部件、核心芯片并提供端到端全栈技术和产品的设备供应商，具备较强壁垒和护城河。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 12 月 5 日

